

第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本半年度报告中详细阐述了在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅2024年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席了董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用

第二节 公司治理基本情况
2.1公司简介
2.2主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period, and This Period vs. Last Period (%)

Table with 2 columns: Item and Amount, listing top 10 shareholders and their shares.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shares, Voting Rights, and Remarks

2.3前10名股东持股情况表
截至报告期末股东总数(P)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)
截至报告期末持有无限售条件限售流通股股份总数(P)

2.4前十名自然人股东姓名及其持股情况
2.5截至报告期末表决权恢复前十名股东持股情况
2.6截至报告期末表决权恢复前十名优先股股东持股情况

2.7控股股东或实际控制人变更情况
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
2.9公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2.10报告期内公司控制权变动情况
2.11报告期内公司募集资金使用情况
2.12报告期内公司重大资产重组情况

2.13报告期内公司股权激励情况
2.14报告期内公司回购股份情况
2.15报告期内公司其他权益工具变动情况
2.16报告期内公司其他金融工具变动情况

2.17报告期内公司其他重要事项
2.18报告期内公司其他重要事项
2.19报告期内公司其他重要事项

2.20报告期内公司其他重要事项
2.21报告期内公司其他重要事项
2.22报告期内公司其他重要事项

2.23报告期内公司其他重要事项
2.24报告期内公司其他重要事项
2.25报告期内公司其他重要事项

2.26报告期内公司其他重要事项
2.27报告期内公司其他重要事项
2.28报告期内公司其他重要事项

2.29报告期内公司其他重要事项
2.30报告期内公司其他重要事项
2.31报告期内公司其他重要事项

龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2024 半年度报告摘要

龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2024年8月24日
龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2024年8月24日

龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2024年8月24日
龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2024年8月24日